

# 北京屹唐半导体科技股份有限公司

## 2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

### 一、2025 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	507,631.79	463,297.78	9.57
营业利润	68,047.14	52,090.90	30.63
利润总额	68,042.69	51,235.02	32.81
归属于母公司所有者的净利润	67,077.93	54,080.21	24.03
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	54,070.69	48,446.52	11.61
基本每股收益（元）	0.24	0.20	20.00
加权平均净资产收益率	9.05%	9.61%	减少 0.56 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,138,376.86	995,291.53	14.38
归属于母公司的所有者权益	891,641.72	591,472.32	50.75

股本（万股）	295,556.00	266,000.00	11.11
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	3.02	2.22	36.04

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

#### 1、经营情况

2025年度公司实现营业收入507,631.79万元，同比增长9.57%；归属于母公司所有者的净利润67,077.93万元，同比增长24.03%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润54,070.69万元，同比增长11.61%。

#### 2、财务状况

2025年末公司总资产1,138,376.86万元，与本报告期初相比增长14.38%；归属于母公司的所有者权益891,641.72万元，与本报告期初相比增长50.75%。

#### 3、影响经营业绩的主要因素

在人工智能、物联网、5G通信、新能源汽车等新兴产业高速发展推动下，集成电路设备市场需求持续增长。公司坚持植根中国的国际化经营策略，持续推动干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备的市场开发与客户导入，实现销售规模增长。公司坚持加大研发投入，陆续开发并推出了新一代先进干法去胶设备 Optima<sup>®</sup>、新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E<sup>®</sup>、先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala<sup>®</sup>等新产品，各类新设备均已获得客户量产订单且公司持续拓展新客户、新应用。北京研发制造基地各类设备研发制造能力持续快速提升，为公司设备销售规模的增长提供了有力保障。近年来公司积极推行供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本。

### （二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1、报告期内，营业利润同比增长30.63%，利润总额同比增长32.81%，主要原因系公司凭借核心技术优势，不断拓展各类产品的市场份额，收入持续增长并

带动利润增长。同时，公司本期还确认了政府补助收益 10,809.63 万元，进一步提升了本年营业利润及利润总额。

2、报告期末，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 50.75%，归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初增长 36.04%，主要系公司于 2025 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 295,560,000 股所产生的募集资金扣除发行费用后计入权益，及本期内增加的归属于母公司所有者的净利润所致。

### 三、风险提示

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日